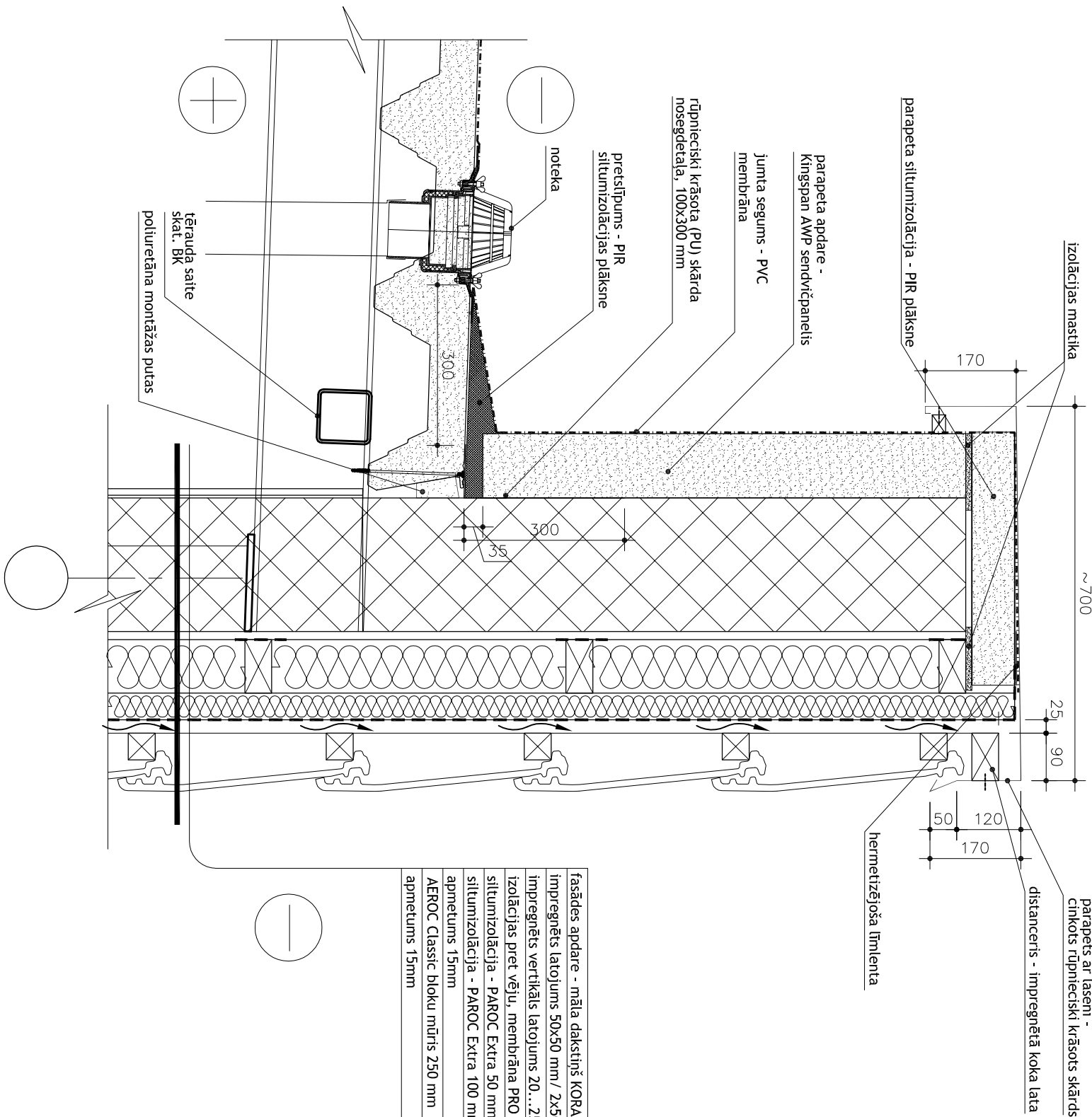


mezgls d



fasādes apdare - māla dakstiņš KORAMIC ACTUA ROUGE
impregnēts latojums 50x50 mm / 2x50x50 mm, s.=370mm
impregnēts vertikāls latojums 20...25x50 mm
izolācijas pret vēju, membrāna PRO CLIMA SOLITEX WA
siltumizolācija - PAROC Extra 50 mm impregnētā koka karkasā
siltumizolācija - PAROC Extra 100 mm impregnētā koka karkasā
apmetums 15mm
AEROC Classic bloku mūris 250 mm
apmetums 15mm

PIEZĪMES

1. Visi izmēri doti mm, augstuma atz. metros.
2. Parapeta apdare - horizontāli montēts sendvičpanelis KINGSPAN KS 1000 AWP ar slēptu horizontālo šuvi, paneļa b=120mm. Ārējās virsmas tips - Micro, paneļu saslēguma vertikālā šuve noseglta ar detaļu K175a (KINGSPAN sortiments).
3. Membrāna PRO CLIMA SOLITEX WA jālīmē ar 10cm pārāidumu un jāizolē ar Tescon Invis lentu.
4. Membrāna PRO CLIMA SOLITEX WA jālīmē pamata virspusē.
5. Membrāna PRO CLIMA SOLITEX WA jālīmē parāpēta virspusē.
6. Rasējumā dotos izmērus lasīt, ja nepieciešama papildus informācija, bet rasējumā tā nav uzrādīta, vērsties pie arhitekta, mērit rasējumu aizliegts.

Atbildīgais projektētājs		ARHITEKTU BIROJS SIA "ER3" Rīga, Vidriņu 4-136, LV-1006	
BPV	RALFS ROZENVALDS		
Arhitektūras daļas vadītājs	RALFS ROZENVALDS		
Arhitekts	ELĪNA ROŽULAPA		
Pasūtītājs		Pasūt. Nr.	
Ventspils Brīvostas pārvalde		VP-EC-12	
Objekts	Elektronikas centra ēka	Stadija	TP
Kaiju ielā 9, Ventspilī		Lapa	ARD-202
		Mērogs	1:10
Fails		Arh. reg. Nr.	
Mezglis_iestrādes-2014_01_23.dwg			
Rasējums		Datums	
Parapets - mūra siena, mezgls d		27.01.2014.	